

06.2; 12

(C) 1992

ЭЛЕКТРОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯЦИОННО-
ЛЕГИРОВАННЫХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДНЫХ СТРУКТУР
AlGaAs / GaAs, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ МОСГИДРИДНОЙ
ЭПИТАКСИИ

Г.А. Ахмедов, А.С. Веденеев,
В.А. Горбылев, А.Г. Ждан,
И.Д. Залевский, Ш.С. Халилов,
А.А. Челный

Первые модуляционно-легированные гетероэпитаксиальные (МЛГ) структуры *AlGaAs / GaAs*, используемые для создания полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов, выращивались молекулярно-лучевой эпитаксией (МЛЭ) [1]. Рекордные значения подвижности электронов, наблюдаемые в таких структурах, связывались с низким уровнем остаточных (фоновых) примесей в *GaAs* и резкостью гетероперехода [2]. Основными недостатками МЛЭ являются низкая производительность и относительно высокая стоимость установок МЛЭ.

В последние годы для выращивания МЛГ структур большое распространение получила МОС-гидридная эпитаксия [2, гл. 18]. МЛГ структуры, полученные этим методом, имеют относительно низкую концентрацию глубоких, так называемых, DX-центров и гладкую, свободную от усов и овальных дефектов, поверхность.

В данном письме сообщается об условиях выращивания МОС-гидридной эпитаксии МЛГ структур *AlGaAs / GaAs* и о результатах измерений подвижности и концентрации электронов на гетерогранице и электропроводности шунтирующего ее слоя.

Структуры *AlGaAs / GaAs* выращивались на установке МОС-гидридной эпитаксии горизонтального типа при пониженном давлении $p=65$ мм рт. ст. с эффективной площадью загрузки $\leq 100 \text{ см}^2$. Конструкция графитового пьедестала и выбор газодинамических условий роста позволяли выращивать в одном процессе 6 структур диаметром 40 мм. В качестве источников металлов использовались триэтилгаллий (ТЭГ) и триметилалюминий (ТМА), термостабильные при температуре 17°C с точностью $\pm 0.1^\circ\text{C}$. Источником мышьяка служил арсин-концентрат. Водород, прошедший диффузионную очистку через палладиевый фильтр, использовался как газоноситель. Применение дополнительных локальных очистителей позволило снизить температуру росы для водорода от -85 до -111°C и для арсина от -30 до -95°C . Расход разбавляющего водорода 23 л/мин. Скорость роста *GaAs* составляла 260 \AA/min . Газовая система установки коммутирует потоки газов-реагентов за время ≈ 0.1 с, что

позволяет выращивать структуры с резкостью переходов не хуже 1-2 моноатомных слоев.

В качестве подложки использовались пластины *GaAs* марки АГЧП-2 и АГЧП-10, ориентированные в плоскости (100) с отклонением 2° в направлении [110]. Концентрация (n) и подвижность (μ) носителей заряда в выращенных на них специально нелегированных слоях *GaAs*, найденная из измерений эффекта Холла, составляет $n = 7 \cdot 10^{14}$ и $5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и $\mu = 7300$ и $92000 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ при 300 и 77 К соответственно.

Исследованные МЛГ структуры состояли из нелегированного слоя *GaAs*, спейсера *Al_{0.3}Ga_{0.7}As*, легированного слоя $n^+ \text{-Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As : Si}$ ($N_{Si} = 1.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$) и контактного слоя $n^+ \text{-GaAs : Si}$ ($N_{Si} = 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$) толщинами 10000, 90, 520, 400 Å соответственно. Непосредственно перед ростом МЛГ структуры, с целью исключения влияние подложки, выращивался буферный слой в виде сверхрешетки *GaAs* (50 Å)/*Al_{0.3}Ga_{0.7}As* (50 Å) суммарной толщиной 0.1 мкм (10 периодов). На поверхности МЛГ структур с использованием стандартной техники фотолитографии изготавливались мезаструктуры в форме моста Холла (конфигурация „двойной крест“ [3] длиной 1000 и шириной 100 мкм). Токовые и потенциальные контакты формировались вплавлением *In* в потоке водорода при $T = 430^\circ\text{C}$ в течение 3 мин.

На рис. 1 представлены температурные зависимости холловской подвижности (μ_H) и концентрации (n_H) электронов. С понижением температуры от $T = 300$ до 77 К μ_H монотонно увеличивается, а n_H плавно уменьшается, что типично для МЛГ структур [2]. Величины μ_H и n_H характеризуют структуры в целом, тогда как для диагностики структур и оптимизации режима эпитаксии более информативными являются подвижность и концентрация электронов в двумерном канале на гетерогранице (μ_c, n_c) и электропроводность шунтирующего канала слоя (σ_s). В работе [4] предложен метод определения этих величин по температурной зависимости μ_H и n_H . Поскольку электропроводность шунтирующего слоя и концентрация электронов в канале в условиях вырождения практически не изменяются с температурой, то величина $(\mu_H n_H^{1/2})$, построенная в функции от $(\mu_H n_H)$ по температурной зависимости μ_H и $n_H^{1/2}$, является прямой линией с тангенсом угла наклона равным $1/n_c^{1/2}$, сдвинутой по оси абсцисс на величину $\sigma_s/9$. Соответствующая зависимость, построенная по экспериментальным данным рис. 1, представлена на рис. 2; видно, что она линейна, т.е. концентрация электронов в канале действительно не изменяется с температурой. По наклону зависимости $(\mu_H n_H^{1/2}) - (\mu_H n_H)$ находим $n_c = 8 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$, а по ее пересечению с осью абсцисс – электропроводность шунтирующего слоя $\sigma_s = 2.0 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}^{-1}/\text{п}$. Учитывая, что электропроводность канала на гетерогранице $\sigma_c = g\mu_H n - \sigma_s$ и используя найденные значения n_c и σ_s , по температурной зависимости $\sigma(T) = g\mu_H n$ определяем $\mu_c(T)$ (кривая 3 на рис. 1). Из сравнения кривых

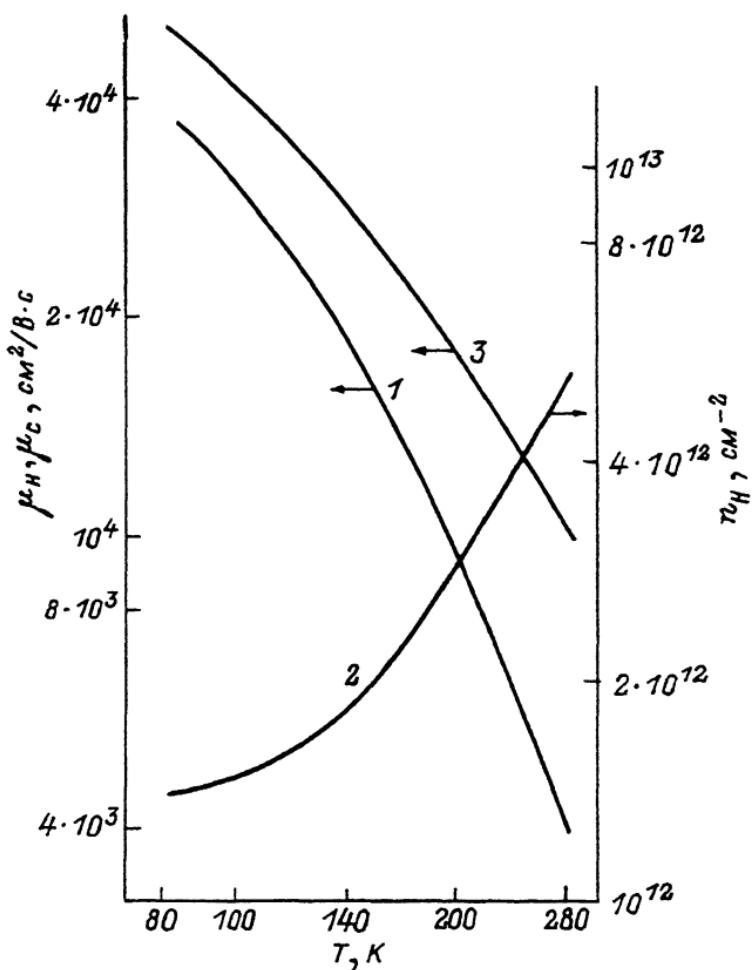


Рис. 1. Температурная зависимость холловской подвижности и концентрации электронов в МЛГ структуре $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$; 1 - эффективная холловская подвижность μ_H , 2 - эффективная холловская концентрация n_H , 3 - подвижность электронов на гетерогранице μ_c .

1 и 3 явствуют, что шунтирование канала контактным слоем и, возможно, неполностью обедненным слоем $n^+ \text{-Al}_{0.3} \text{Ga}_{0.7} \text{As}$ толщиной 520 Å, приводит к уменьшению в 1.5-2 раза эффективной подвижности (μ_H) по отношению к реальной подвижности электронов на гетерогранице (μ_c).

Таким образом, методом МОС-гидридной эпитаксии выращены МЛГ структуры $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$. Из анализа экспериментальных данных по эффекту Холла определены парциальный вклад канала на гетерогранице и шунтирующего слоя в температурные зависимости эффективной подвижности электронов μ_H и суммарной электропроводности σ . Установлено, что по концентрации $n_c = 8.1 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$ и подвижности $\mu_c = (1 \cdot 10^4 \text{ и } 5 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{Вс.с. при } 300 \text{ и } 77 \text{ соответственно})$ электронов на гетерогранице данные структуры не

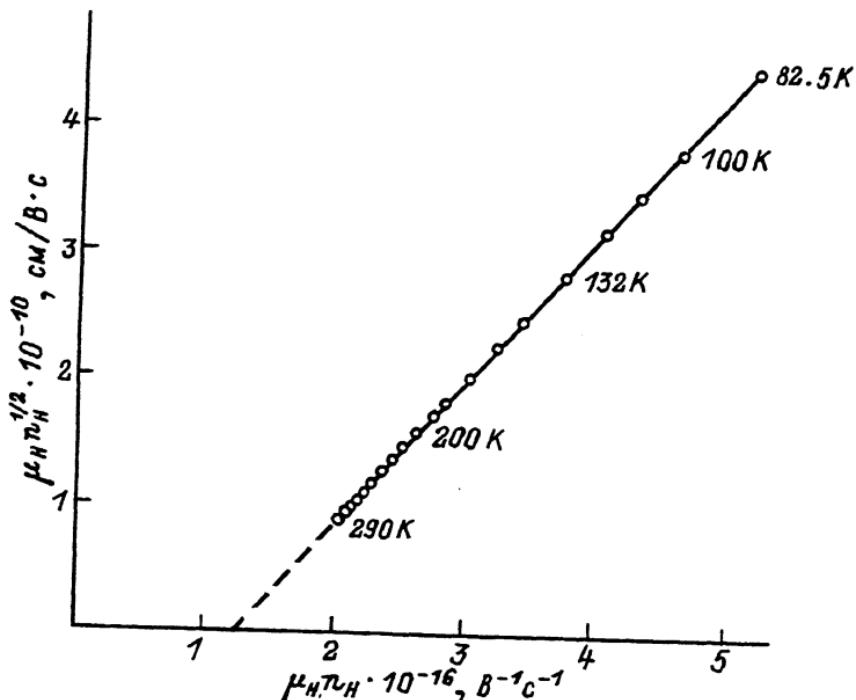


Рис. 2. Зависимость $(\mu_H n_H^{1/2}) - (\mu_H n_H)$, построенная по экспериментальным данным рис. 1.

уступают $\text{AlGaAs} / \text{GaAs}$ МЛГ структурам, полученным методом МЛЭ, и следовательно, они могут быть использованы для изготовления полевых транзисторов с высокой подвижностью электронов.

Список литературы

- [1] Ding I e R., Stormer H., Gossard A.C., Wiegmann W. // Appl. Phys. Lett. 1978. V. 33. P. 665-667.
- [2] Молекулярно лучевая эпитаксия и гетероструктуры. / Под ред. Л. Ченга и К. Плога (перевод с английского под ред. Ж.И. Алферова и Ю.В. Шмарцева). М.: Мир, 1989. С. 584.
- [3] Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования, М.: 1990, 264 с.
- [4] Ахмедов Г.А., Веденеев А.С., Ждан А.Г., Халилов Ш.С. // Поверхность, 1993. В.1 (в печати). Ахмедов Г.А., Белоусов П.С., Веденеев А.С., Ждан А.Г., Михайлов В.А., Халилов Ш.С. // Электронная техника, Сер. 1 СВЧ-техника. 1992, в. 2 (446). С. 35-39.

Поступило в Редакцию
29 июля 1992 г.